

成蹊大学 理工学部 システムデザイン学科 助教募集(公募)

1. 募集人員：助教 1名
2. 所属：理工学部 システムデザイン学科 機械システムデザインコース
3. 専門分野：材料力学・材料工学または計算力学
4. 募集内容：
 - (1) 研究：材料力学研究室（酒井孝教授・金属材料に関する実験的研究）、あるいは計算力学研究室（弓削康平教授・計算力学に関する各種手法の開発と応用）における研究
 - (2) 学部教育：基礎的な講義科目週 1 コマ、および学生実験科目の指導
 - (3) 研究室学生に対する教育・研究指導
 - (4) その他、学部の業務を適宜担当（試験監督など）
5. 勤務形態：
常勤・任期 3 年（審査により 2 年間延長あり）
6. 着任時期：
2019 年 4 月 1 日（月）
7. 応募資格：
 - (1) 博士の学位を有すること（着任時において取得見込みを含む）
 - (2) 専門分野に知識と経験を有し、教育・研究に熱意を持って取り組める方
8. 待遇：
 - (1) 給与：成蹊学園の規程に基づき支給
 - (2) 通勤交通費：成蹊学園の規程に基づき支給
 - (3) 各種社会保険：成蹊学園の規程に基づく
 - (4) 福利厚生：成蹊学園の規程に基づく
9. 応募締切：2018 年 9 月 28 日（金）消印有効
10. 提出書類：
 - (1) 履歴書(氏名、連絡先、学歴、職歴、学会および社会における活動等、写真を貼付)
 - (2) 研究業績等のリスト(学術論文：査読つき論文とその他の論文とを区別、国際会議発表、受賞、競争的資金獲得状況、その他特記すべき事項)
 - (3) 主要論文の別刷り（コピー可、3 編以内）
 - (4) 現在までの研究概要（任意の形式で A4 版、1 ページ程度）
 - (5) 教育歴のある方はその概要
 - (6) 今後の研究計画と教育に対する抱負（任意の形式で A4 版、1 ページ程度）
 - (7) 応募者の所見を得られる方 2 名の氏名と連絡先
11. 選考方法：
書類選考の後、面接を実施（ただし、旅費等は自己負担となりますのでご了承ください）
12. 書類提出先・問合せ先：
〒180-8633
東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1
成蹊大学 理工学部 システムデザイン学科
主任教授 篠田心治
TEL: 0422-37-3763
E-mail: shinoda@st.seikei.ac.jp
13. 書類提出方法：
封書に「助教（機械システムデザインコース）応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等で郵送のこと。応募書類は返却しません。応募において提供頂いた個人情報、本学の規定に従って適切に保管し、採用選考以外の目的には使用致しません。